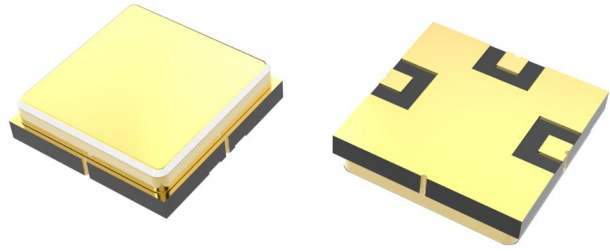


特点:

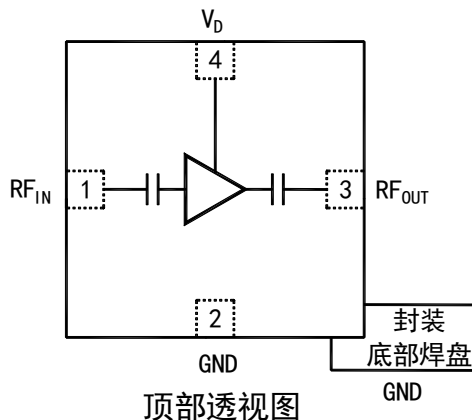
- 频率范围: 20~200MHz
- 功率增益: 典型值 12dB
- 噪声系数: 典型值 4dB
- 输出-1dB 压缩点: 典型值+17dBm
- SMD 封装
- 尺寸: 8.13×8.13×2.30(max)mm



性能参数: (50Ω系统, T_A=-55~+85℃)

参数名称	符号	测试条件	参数值			单位	备注
			MIN	TYP	MAX		
频率范围	f	V _D =+5.0V f=20~200MHz P _{IN} =-30dBm	20		200	MHz	
功率增益	G		11.0	12.0	12.5	dB	
增益平坦度	ΔG			0.5	1.0	dB	
输入驻波	VSWR _I			1.5:1	2.0:1		
输出驻波	VSWR _O			1.5:1	2.0:1		
噪声系数	NF			4	5	dB	
反向隔离度	IR		14	16		dB	
输出-1dB 压缩点	OP _{-1dB}	V _D =+5.0V f=20~200MHz	+15	+17		dBm	
电源电压	V _D		+4.75	+5.00	+5.25	V	功能正常
工作电流	I _D	V _D =+5.0V, P _{IN} =-30dBm		50	70	mA	
质量	m				5	g	

功能框图:



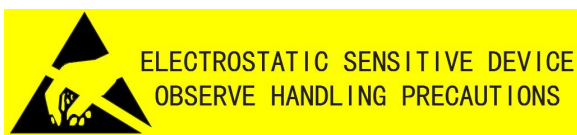
引脚定义:

引脚编号	符号	描述
1	RF _{IN}	射频输入端口, AC 耦合
2	GND	接地
3	RF _{OUT}	射频输出端口, AC 耦合
4	V _D	电源供电端口
底部中央焊盘	GND	接地

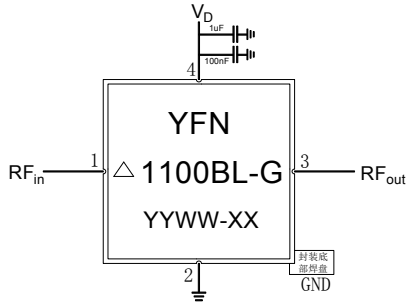
极限参数表:

参数名称	极限值
输入射频功率	+10dBm
电源电压	0~+6V
装配温度	+230℃, 20s
工作温度	-55~+85℃
贮存温度	-55~+125℃
静电放电敏感度等级	1A

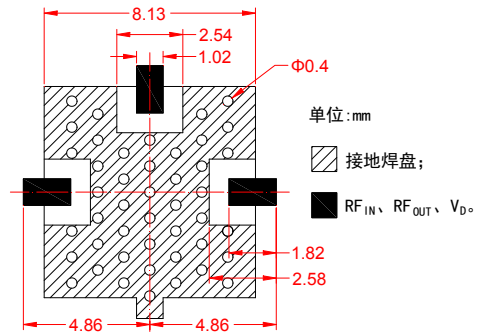
超过以上任何一项极限参数, 可能造成器件永久损坏。



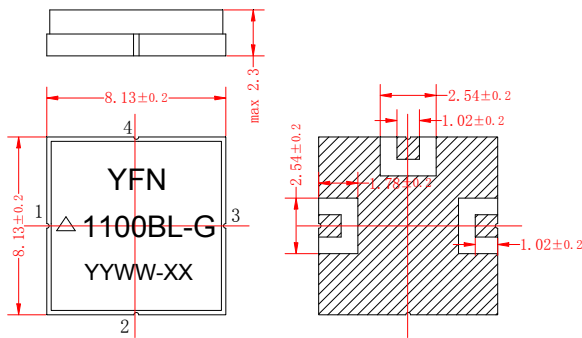
推荐应用电路:



推荐焊盘图:



外形尺寸图:



字符标志:

标识	说明	备注
YFN1100BL-G	产品型号	
△	1脚&静电敏感标识	
YYWW	批次号	
XXX	序列号	

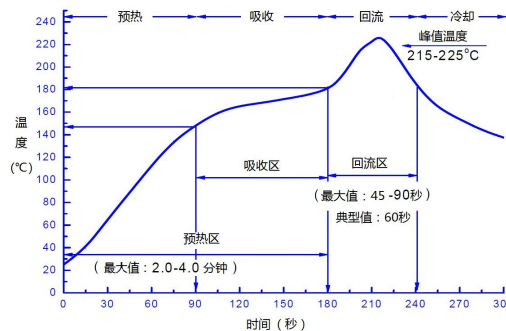
注: 1、单位: mm, 未注明公差按 GB/T1804-m;

2、产品采用气密陶瓷封装, 引脚表面镀镍金
(Ni:1.3~8.9um, Au:1.3~5.7um);

3、产品标识采用激光刻字。

产品使用注意事项:

- 产品属于静电敏感器件, 产品在运输、装配使用过程中请注意静电防护。
- 产品使用时请保证接地良好 (GND 引脚和底部金属化区域)。
- 产品推荐采用 SMT 工艺贴片使用, 采用 Sn63/Pb37 锡膏, 熔点+183℃回流焊接, 回流温度推荐曲线。



此图为推荐回流温度曲线, 因基板及回流焊设备性能不同而有所差异。请依据使用的基板与回流焊设备确认实际温度曲线, 实测回流基板温度不得超过极限参数中装配温度。

- 如特殊情况需采用手工补焊, 烙铁温度+350℃, 焊接时间不超过 3 秒; 回流及手工焊接次数不大于 3 次。
- 产品在存储时需采用防静电托盘或防静电袋进行密封包装, 存放条件: 温度+10~+35℃, 湿度 35~65%RH; 对于需长期储存 (超过半年) 产品尽量在充氮干燥环境下存放。
- 客户在产品应用时应结合实际环境考虑是否对产品进行防护处理。对有盐雾防腐等要求的环境, 客户在对产品焊接及清洗完成后, 应对产品进行三防喷涂处理, 以提高产品耐环境适应性能力。